檔　　號:
保存年限:

東吳大學 函

地址：111002台北市士林區臨溪路70號
承辦人：陳秭霖
電話：02-28819471分機5823
電子信箱：zilin09040552@scu.edu.tw

受文者：臺北市立松山高級工農職業學校

發文日期：中華民國113年11月19日
發文字號：東教資字第1131100134號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：附件1_成果展議程.pdf、附件2_活動位置與交通資訊.pdf
(113B900594_1_19111119283.pdf、113B900594_2_19111119283.pdf)

裝

主旨：本校謹訂於113年12月19日（星期四）舉辦「2024東吳大學『韌性校園．永續大學』高教深耕暨校務發展聯合成果展暨AI黑客松競賽」，敬邀貴校教職員生踴躍參加，請惠予周知。

訂

說明：

一、旨揭成果展以呈現本校近年「高教深耕」與「校務發展」之各項成果，並辦理第二屆「AI時代：校園智慧創新黑客松競賽」，以提供師生AI創新發表舞台，敬邀高中職校師生蒞校交流。

線

二、成果展活動資訊：

(一)時間：113年12月19日（星期四）上午9時至下午5時。

(二)地點：東吳大學外雙溪校區第一教學研究大樓1樓。

(三)活動網站：https://sites.google.com/view/2024scu。

(四)報名網址：https://forms.gle/xeFTD1JYVJZmoTp5A，請於113年11月29日（星期五）中午12時前完成報名。

松山工農 1131119
NOAA1133015094

(五)活動議程與交通資訊請詳參附件1、2。

三、聯絡人：本校教學資源中心學生學習資源組陳秭霖行政助理，電話：(02)2881-9471分機5823。

正本：全國高級中等學校
副本：電子公文交換章 2024/11/19 11:51:59